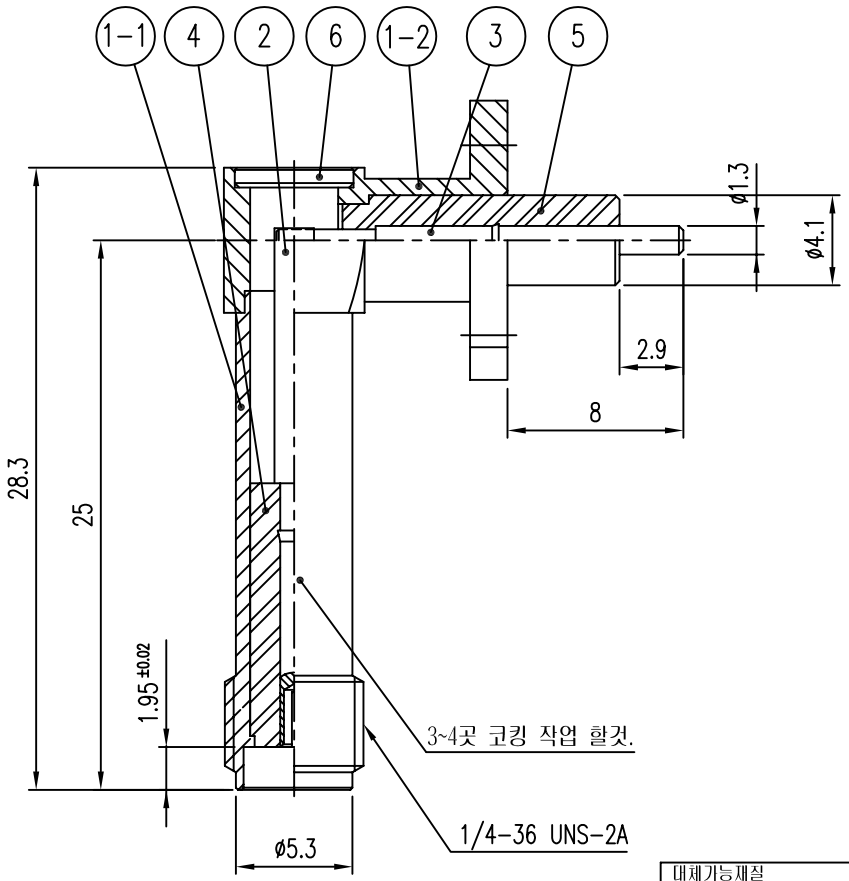
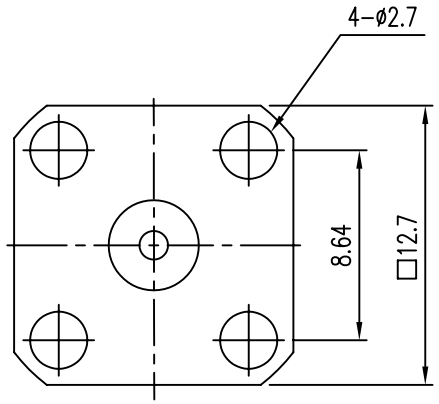
수 정 내 용				
부호	내 용	수정자	승인자	년 월 일





품번		품 명	수량	재 질	표면처리	비 고	
6		COVER	1	MBsBD	Gold Plate	DCO00041-5/2 (L3009)	
5		INSULATOR	1	TEFLON		DIN01338-N/1	
4		INSULATOR	1	TEFLON		DIN01273-N/1	
3		CONTACT	1	MBsBD	Gold Plate	DCT01618-5/1	
2		CONTACT	1	BeCu	Gold Plate	DCT01617-5/1	
1	1-2	BODY(B)	1	MBsBD	Gold Plate	DBB00164-5/1	DBD02093-1/1
	1-1	BODY(A)	1	MBsBD	Gold Plate		DBD02092-1/1

대체가능재질

공통공차
.* ±0.1
.** ±0.05

재질

열처리

보호피막처리

년월일 2008. 7. 17.

승인

검도

제도

작성부서 연 구 소

척도 4/1 단위 mm 중량

KJ COMTECH
KJ COMTECH CO.,LTD.
RF & MICROWAVE TECHNOLOGY
Tel : 82-32-347-8015
Fax : 82-32-347-8017

도명 SMA-LJ-H4-R

A4

도번 CN02080-7/1